

Документ подписан простой электронной подписью  
Информация о владельце:  
ФИО: Гаврилов Сергей Александрович  
Должность: И.О. Ректора  
Дата подписания: 24.12.2025 16:47:56  
Уникальный программный ключ:  
f17218015d82e3c1457d1df9e244def505047355

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации  
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования  
Национальный исследовательский университет  
«Московский институт электронной техники»



УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебной работе

А.Г. Балашов

«28» февраля 2024 г.

М.П.

### ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ)

Специальность среднего профессионального образования:

11.02.13 Твердотельная электроника

Квалификация: техник

Форма обучения: очная

Нормативный срок обучения: 1 год 10 мес.  
на базе среднего общего образования

Москва 2024

## **1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ)**

### **1.1. Область применения программы**

Программа практики является частью основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования в соответствии с ФГОС СПО по специальности 11.02.13 Твердотельная электроника

### **1.2. Вид практики: производственная (преддипломная практика)**

### **1.3 Место практики в структуре основной профессиональной образовательной программы**

Преддипломная практика охватывает:

ПМ.01. Разработка технологических процессов несложной технологической оснастки и конструкторско-технологической документации для изготовления изделий твердотельной электроники.

ПМ.02. Монтаж, регулировка, техническое обслуживание и эксплуатация технологического оборудования для изготовления изделий твердотельной электроники, приборов квантовой электроники и фотоники.

ПМ.03. Технологический процесс производства изделий твердотельной электроники, приборов квантовой электроники и фотоники.

ПМ.04. Измерение параметров, характеристик и проведение испытаний для контроля качества, и обеспечение надежности изделий твердотельной электроники, приборов квантовой электроники и фотоники.

ПМ.05. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих.

### **1.4. Цели и планируемые результаты освоения преддипломной практики:**

Преддипломная практика направлена на углубление первоначального практического опыта обучающегося, развитие общих и профессиональных компетенций, проверку его готовности к самостоятельной трудовой деятельности, а также на подготовку к выполнению выпускной квалификационной работы в организациях различных организационно-правовых форм.

<b>Код и формулировка компетенции</b>	<b>Умения</b>	<b>Практический опыт</b>
ПК 1.1. Участвовать в разработке технологического процесса изготовления изделий твердотельной электроники.	<ul style="list-style-type: none"><li>- разрабатывать технологический процесс изготовления ИТЭ (по видам);</li><li>- рассчитывать режимы технологического процесса изготовления ИТЭ;</li><li>- использовать программные средства для разработки техпроцесса изготовления ИТЭ.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- участия в разработке технологических процессов изготовления пластин, структур и изделий твердотельной электроники (ИТЭ);</li><li>- участия в расчетах и проектировании изделий твердотельной электроники и их элементов с использованием стандартного программного обеспечения.</li></ul>
ПК 1.2. Разрабатывать несложную технологическую оснастку.	<ul style="list-style-type: none"><li>- разрабатывать технологическую оснастку, выполнять монтаж и оценивание работоспособности оснастки</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- разработки несложной технологической оснастки.</li></ul>

	на оборудование при изготовлении ИТЭ.	
ПК 1.3. Составлять конструкторско-технологическую документацию.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- оформлять техническую и технологическую документацию;</li> <li>- разрабатывать технологическую, проектно-конструкторскую и другую техническую документацию в соответствии с нормативными актами.</li> </ul>	- составления конструкторско-технологической документации.
ПК 2.1. Выполнять работы по монтажу технологического оборудования для изготовления изделий твердотельной электроники.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- выбирать и подготавливать оборудование, инструменты и приспособления, применяемые при монтаже;</li> <li>- выполнять приемку технологического оборудования, поступившего для монтажа;</li> <li>- выполнять монтаж технологического оборудования, применяемого при изготовлении ИТЭ.</li> </ul>	- монтажа и несложного ремонта технологического оборудования для изготовления ИТЭ.
ПК 2.2. Выполнять работы по регулировке технологического оборудования для изготовления изделий твердотельной электроники.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- регулировать параметры и режимы технологического оборудования;</li> <li>- измерять параметры и режимы работы технологического оборудования.</li> </ul>	- регулировки и несложного ремонта технологического оборудования для изготовления ИТЭ.
ПК 2.3. Проводить техническое обслуживание и несложный ремонт технологического оборудования для изготовления изделий твердотельной электроники.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- проводить техническое обслуживание технологического оборудования; определять причины отказов в работе оборудования; проводить несложный ремонт оборудования.</li> </ul>	- технического обслуживания и несложного ремонта технологического оборудования для изготовления ИТЭ.
ПК 3.1. Осуществлять подготовку и запуск технологического оборудования для производства изделий твердотельной электроники.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- осуществлять подготовку и запуск технологического оборудования, применяемого для изготовления ИТЭ.</li> </ul>	- подготовки и запуска технологического оборудования для производства ИТЭ.
ПК 3.2. Устанавливать, контролировать и регулировать параметры и режимы технологических установок для производства изделий твердотельной электроники.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- устанавливать и контролировать параметры, изменять режимы работы технологического оборудования;</li> <li>- регулировать параметры и режимы технологического оборудования.</li> </ul>	- установки, контроля и регулировки параметров и режимов технологических установок для производства ИТЭ.

ПК 3.3. Выполнять операции технологического процесса производства изделий твердотельной электроники (по видам).	<ul style="list-style-type: none"> <li>- выполнять аварийное выключение технологического оборудования; оформлять необходимую техническую документацию;</li> <li>- осуществлять входной контроль и подготовку материалов и изделий перед выполнением операций техпроцесса;</li> <li>- выполнять операции техпроцесса производства ИТЭ в соответствии с ТД;</li> <li>- корректировать параметры и режимы работы оборудования для исключения брака в ИТЭ.</li> </ul>	- выполнения операций технологического процесса производства ИТЭ.
ПК 4.1. Выбирать и готовить контрольно-измерительное оборудование для измерения параметров, характеристик и проведения испытаний изделий твердотельной электроники.	<p>выбирать, настраивать и проводить поверку радиоизмерительных приборов, применяемых при измерении параметров ИТЭ; собирать и настраивать схемы для измерения параметров ИТЭ;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- настраивать и проводить поверку универсальных и специализированных тестеров; программировать автоматизированные измерительные комплексы;</li> <li>- оформлять необходимую техническую документацию.</li> </ul>	- выбора и подготовки контрольно-измерительного и испытательного оборудования для измерения параметров, характеристик и проведения испытаний ИТЭ.
ПК 4.2. Проводить измерение параметров и характеристик изделий твердотельной электроники.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- эксплуатировать радиоизмерительные приборы, применяемые при измерении параметров ИТЭ;</li> <li>- применять универсальные и специализированные тестеры;</li> <li>- применять автоматизированные измерительные комплексы;</li> <li>- измерять параметры и характеристики ИТЭ;</li> <li>- производить обработку результатов измерений и оценку надежности ИТЭ;</li> <li>- производить разбраковку ИТЭ по параметрам и характеристикам; оформлять документацию по результатам контроля;</li> <li>- заполнять сопроводительную документацию.</li> </ul>	- проведения измерений параметров, характеристик изделий твердотельной электроники.
ПК 4.3. Проводить испытания для контроля качества надежности	- эксплуатировать испытательное оборудование;	- проведения испытаний изделий твердотельной электроники.

изделий твердотельной электроники.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- измерять параметры и характеристики ИТЭ в процессе и после проведения испытаний;</li> <li>- производить обработку результатов испытаний и оценку надежности ИТЭ;</li> <li>- производить разбраковку ИТЭ по результатам испытаний;</li> <li>- оформлять документацию по результатам испытаний;</li> <li>- заполнять сопроводительную документацию.</li> </ul>	
ПК 5.1. Проводить технологические процессы формирования фоторезистивной маски изделий микроэлектроники	<ul style="list-style-type: none"> <li>- наносить фоторезист и вспомогательные слои с соблюдением технологических режимов.</li> <li>- оценивать качество слоя фоторезиста.</li> <li>- подбирать время экспонирования и травления для формирования фоторезистивной маски</li> </ul>	- проведения технологических процессов формирования фоторезисторной маски изделий микроэлектроники
ПК 5.2. Проводить оптимизацию и контроль параметров технологических процессов формирования фоторезистивной маски изделий микроэлектроники	<ul style="list-style-type: none"> <li>- оптимизировать параметры технологических процессов для улучшения качества фоторезистивной маски. контролировать соответствие процессов требованиям нормативной документации и технического задания. обеспечивать безопасность работы на используемом оборудовании.</li> </ul>	- проведения оптимизации и контроля параметров технологических процессов формирования фоторезистивной маски изделий микроэлектроники
ПК 6.1. Осуществлять проведение элионных процессов производства изделий микроэлектроники на установках ионного легирования, плазмохимического травления, осаждения и вакуумного напыления, контроль качества рабочей продукции.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- производить настройку и эксплуатацию оборудования для ионного легирования, плазмохимического травления, осаждения и вакуумного напыления. контролировать качество рабочей продукции на различных этапах элионных процессов.</li> <li>- анализировать и корректировать процессы для обеспечения оптимального качества и эффективности производства</li> </ul>	- проведения элионных процессов производства изделий микроэлектроники на установках ионного легирования, плазмохимического травления, осаждения и вакуумного напыления, контроль качества рабочей продукции
ПК 6.2. Осуществлять аттестацию установок ионного легирования, плазмохимического травления, осаждения и вакуумного напыления для проведения	<ul style="list-style-type: none"> <li>- проводить аттестацию установок ионного легирования, плазмохимического травления, осаждения и вакуумного напыления. оценивать соответствие оборудования</li> </ul>	- опыт деятельности в аттестации установок ионного легирования, плазмохимического травления, осаждения и вакуумного напыления для проведения элионных процессов

элионных процессов производства изделий микроэлектроники	техническим стандартам и требованиям. разрабатывать и внедрять меры по улучшению эксплуатационных характеристик оборудования	производства изделий микроэлектроники
ПК 6.3. Осуществлять контроль качества однослойных и многослойных полупроводниковых, диэлектрических и иных структур, прошедших элионную обработку.	- осуществлять анализ и контроль качества структур после элионной обработки. идентифицировать и устранять дефекты в однослойных и многослойных структурах. применять современные методы и инструменты для точного измерения и оценки качества структур	- опыт деятельности в контроле качества однослойных и многослойных полупроводниковых, диэлектрических и иных структур, прошедших элионную обработку

**1.5. Количество часов на освоение программы производственной практики (преддипломной практики) : всего 36 час.**

**2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ**

**2.1. Тематический план и содержание преддипломной практики**

Код, наименование ОК, ПК	Вид работ обеспечивающих формирование компетенций	Объем часов
ПК 1.1. Участвовать в разработке технологического процесса изготовления изделий твердотельной электроники.	1. Ознакомление с предприятием, структурным подразделением.	2
ПК 1.2. Разрабатывать несложную технологическую оснастку.	2. Изучение технических характеристик изделия (из имеющихся или обслуживаемых на предприятии).	2
ПК 1.3. Составлять конструкторско-технологическую документацию.	3. Изучение основных этапов технологического процесса изготовления изделий РЭТ.	2
ПК 2.1. Выполнять работы по монтажу технологического оборудования для изготовления изделий твердотельной электроники.	4. Изучение измерительного оборудования.	2
ПК 2.2. Выполнять работы по регулировке технологического оборудования для изготовления изделий твердотельной электроники.	5. Изучение конструкторско-технологической документации	2
ПК 2.3. Проводить техническое обслуживание и несложный ремонт технологического оборудования для изготовления изделий твердотельной электроники.	6. Изучение нормативных требований по проведению сборки и монтажа.	2
ПК 3.1. Осуществлять подготовку и запуск технологического оборудования для производства изделий твердотельной	7. Изучение назначения, технических характеристик, конструктивных особенностей, принципов работы и правил эксплуатации используемого оборудования.	2

электроники.		
ПК 3.2. Устанавливать, контролировать и регулировать параметры и режимы технологических установок для производства изделий твердотельной электроники.	8. Изучение безопасных приемов работы на рабочем месте по видам деятельности.	2
ПК 3.3. Выполнять операции технологического процесса производства изделий твердотельной электроники (по видам).	9. Использовать технологию поверхностного монтажа печатных плат.	2
ПК 4.1. Выбирать и готовить контрольно-измерительное оборудование для измерения параметров, характеристик и проведения испытаний изделий твердотельной электроники.	10. Выбирать и настраивать технологическое оснащение и оборудование к выполнению задания.	2
ПК 4.2. Проводить измерение параметров и характеристик изделий твердотельной электроники.	11. Осуществлять наладку основных видов технологического оборудования.	2
ПК 4.3. Проводить испытания для контроля качества надежности изделий твердотельной электроники.	12. Проведение исследований по выбранному направлению дипломного проекта.	4
ПК 5.1. Проводить технологические процессы формирования фоторезистивной маски изделий микроэлектроники	13. Анализ базы практики с целью выбора актуального вопроса дипломного проектирования.	2
ПК 5.2. Проводить оптимизацию и контроль параметров технологических процессов формирования фоторезистивной маски изделий микроэлектроники	14. Изучение измерительного оборудования.	2
ПК 6.1. Осуществлять проведение эионных процессов производства изделий микроэлектроники на установках ионного легирования, плазмохимического травления, осаждения и вакуумного напыления, контроль качества рабочей продукции.	15. Составление развернутого плана дипломного проекта (работы)	2
ПК 6.2. Осуществлять аттестацию установок ионного легирования, плазмохимического травления, осаждения и вакуумного напыления для проведения эионных процессов производства изделий микроэлектроники	16. Систематизация и обобщение материалов для отчета по преддипломной практике, содержащего развернутый план дипломного проекта, подготовка отчета о выполнении заданий преддипломной практики, отчетных документов с подписью и печатью руководителя от предприятия, подтверждающего факт сбора исходных данных с места практики для проектирования и	2

ПК 6.3. Осуществлять контроль качества однослойных и многослойных полупроводниковых, диэлектрических и иных структур, прошедших элионную обработку.	выполнения этапов работы. 17. Подготовка руководителю практики отчета по преддипломной практике в установленном объеме и содержании.	2
---	---	---

### 3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ)

#### 3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация программы производственной практики (преддипломной практики) предполагает наличие рабочих мест для прохождения практики на производственных участках предприятий АО «Микрон», АО «Ангстрем», а также наличие в производственной организации следующего материально-технического обеспечения:

№ п/п	Наименование дисциплины (модуля), практик в соответствии с учебным планом	Наименование учебных кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений	Оснащенность учебных кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений для реализации ППССЗ
	ПМ.01. Разработка технологических процессов несложной технологической оснастки и конструкторско-технологической документации для изготовления изделий твердотельной электроники		
	МДК.01.01. Основные технологические процессы изготовления изделий твердотельной электроники, приборов квантовой электроники и фотоники	Лаборатория Твердотельной электроники НИУ МИЭТ	Материально-техническое оснащение: Генератор TEKTRONIX AFG3252 с опцией AFG3252R5, генератор сигналов произвольной формы типа Tektronix AWG5012, модульный генератор импульсов Tektronix DTG 5274, мультиметр типа Agilent 34411A-3шт, осциллографы смешанного сигнала типа Tektronix MSO4104, прецизионные мультиметры типа Agilent 3458 A, универсальные генераторы стандартных сигналов типа TEKTRONIX AFG3252, цифровые запоминающие осциллографы типа Tektronix DPO4104, базовая платформа NI ELVIS для лабораторных работ, вакуумный насос 2Z-5, вольтметры универсальные B7-21A, источники питания типа Agilent E3648A, мультиметры Agilent 34411A, ноутбук Deil Latitude 3440 BTX (CA003L34406EM), осциллографы C1-93, осциллографы смешанного сигнала типа Tektronix MSO44101, принтер ОКТ-8, принтер HP LJ



			<p>P1006, принтер лазерный A4 Kyosera Mita FS1128MFP+ADF МФУ, проектор NEC NP405G1, универсальные генераторы стандартных сигналов типа TEKTRONIX AFG3252, характериографы TP-4805/3, экран DRAPER BARONEN HW100” NTSC MW White Case</p> <p>Программное обеспечение: Microsoft Office , Azure (Windows)</p>
--	--	--	--

	<p>МДК.01.02. Проектирование изделий твердотельной электроники, приборов квантовой электроники и фотоники</p>	<p>Лаборатория Твердотельной электроники НИУ МИЭТ</p>	<p>Материально-техническое оснащение: Генератор TEKTRONIX AFG3252 с опцией AFG3252R5, генератор сигналов произвольной формы типа Tektronix AWG5012, модульный генератор импульсов Tektronix DTG 5274, мультиметр типа Agilent 34411A-3шт, осциллографы смешанного сигнала типа Tektronix MSO4104, прецизионные мультиметры типа Agilent 3458 A, универсальные генераторы стандартных сигналов типа TEKTRONIX AFG3252, цифровые запоминающие осциллографы типа Tektronix DPO4104, базовая платформа NI ELVIS для лабораторных работ, вакуумный насос 2Z-5, вольтметры универсальные B7-21A, источники питания типа Agilent E3648A, мультиметры Agilent 34411A, ноутбук Deil Latitude 3440 BTX (CA003L34406EM), осциллографы C1-93, осциллографы смешанного сигнала типа Tektronix MSO44101, принтер ОКТ-8, принтер HP LJ P1006, принтер лазерный A4 Kyosera Mita FS1128MFP+ADF МФУ, проектор NEC NP405G1, универсальные генераторы стандартных сигналов типа TEKTRONIX AFG3252, характериографы TP-4805/3, экран DRAPER BARONEN HW100” NTSC MW White Case</p> <p>Программное обеспечение: Microsoft Office , Azure (Windows)</p>
--	---	---	---

	Учебная практика по профилю специальности УП.01.01	АО «Микрон» АО «Ангстрем»	<p>Посадка пластин со структурами на пленку (установки ЭМ-2008, ЭМ-2048).</p> <p>Резка пластин на кристаллы (установка ЭМ-225).</p> <p>Отбраковка кристаллов (микроскопы типа МБС, БИОЛАМ).</p> <p>Монтаж кристаллов на основания (установка ЭМ-4085);</p> <p>Многофункциональный механический тестер выводов Dage 4000.</p> <p>Присоединение проволочных выводов ультразвуковой микросваркой (установки Orthodyne Electronics M20, M3600 и M3700, ЭМ-4340).</p> <p>Герметизация изделий запрессовкой (установки Fico Power Line, Fico MMS-i-90T, гидравлические прессы УГП-50 и Д2430Б).</p> <p>Контрольно-измерительные и испытательные операции (установка ПКВ-1, ПКВ-2, установки зондового контроля ЭМ-6010, ЭМ-6020, ЭМ-6030, камера тепла КТ-0,4-350).</p> <p>Контроль герметичности изделий с использованием вакуумного оборудования (установки УКГМ, ТИ1-50, МИКРО-4).</p> <p>Контактная микросварка (установка ЭМ-4092).</p>
	Производственная практика по профилю специальности ПП.01.01	АО «Микрон» АО «Ангстрем»	<p>Посадка пластин со структурами на пленку (установки ЭМ-2008, ЭМ-2048).</p> <p>Резка пластин на кристаллы (установка ЭМ-225).</p> <p>Отбраковка кристаллов (микроскопы типа МБС, БИОЛАМ).</p> <p>Монтаж кристаллов на основания (установка ЭМ-4085);</p> <p>Многофункциональный механический тестер выводов Dage 4000.</p> <p>Присоединение проволочных выводов ультразвуковой микросваркой (установки Orthodyne Electronics M20, M3600 и M3700, ЭМ-4340).</p> <p>Герметизация изделий запрессовкой (установки Fico Power Line, Fico MMS-i-90T, гидравлические прессы УГП-50 и Д2430Б).</p> <p>Контрольно-измерительные и испытательные операции (установка ПКВ-1, ПКВ-2, установки зондового контроля ЭМ-6010, ЭМ-6020, ЭМ-6030, камера тепла КТ-0,4-350).</p> <p>Контроль герметичности изделий с использованием вакуумного оборудования (установки УКГМ, ТИ1-50, МИКРО-4).</p> <p>Контактная микросварка (установка ЭМ-4092).</p>

		АО «Микрон» АО «Ангстрем»	Диффузионная печь СДОМ_100/3М. Установки вакуумного напыления тонких пленок УВНМЭ-100/125-003, Оратория-9, Оратория-29. Установка ионной имплантации «Везувий-8». Установка наращивания эпитаксиальных слоев УНЭС-100. Линия химико-технологической обработки «Лада-125». Линия фотолитографии «Лада-150А». Установки совмещения и экспонирования ЭМ-576А, ЭМ-584А, ЭМ-5084АМ. Установка механического утонения пластин ЭМ-2050. Комплекс химической обработки КХО.ППЭ-150-001 «КУБОК».
--	--	------------------------------	--

	ПМ.02. Монтаж, регулировка, техническое обслуживание и эксплуатация технологического оборудования для изготовления изделий твердотельной электроники, приборов квантовой электроники и фотоники		
	МДК.02.01. Технологии монтажа, регулировки, технического обслуживания и эксплуатации технологического оборудования для изготовления изделий твердотельной электроники, приборов квантовой электроники и фотоники	Лаборатория Твердотельной электроники НИУ МИЭТ	<p>Материально-техническое оснащение: Генератор TEKTRONIX AFG3252 с опцией AFG3252R5, генератор сигналов произвольной формы типа Tektronix AWG5012, модульный генератор импульсов Tektronix DTG 5274, мультиметр типа Agilent 34411A-3шт, осциллографы смешанного сигнала типа Tektronix MSO4104, прецизионные мультиметры типа Agilent 3458 А, универсальные генераторы стандартных сигналов типа TEKTRONIX AFG3252, цифровые запоминающие осциллографы типа Tektronix DPO4104, базовая платформа NI ELVIS для лабораторных работ, вакуумный насос 2Z-5, вольтметры универсальные В7-21А, источники питания типа Agilent Е3648А, мультиметры Agilent 34411А, ноутбук Deil Latitude 3440 BTX (CA003L34406EM), осциллографы C1-93, осциллографы смешанного сигнала типа Tektronix MSO44101, принтер ОКТ-8, принтер HP LJ P1006, принтер лазерный А4 Kyosera Mita FS1128MFP+ADF МФУ, проектор NEC NP405G1, универсальные генераторы стандартных сигналов типа TEKTRONIX AFG3252, характериографы TP-4805/3, экран DRAPER BARONEN HW100” NTSC MW White Case</p> <p>Программное обеспечение: Microsoft Office , Azure (Windows)</p>

	Учебная практика по профилю специальности УП.02.01	АО «Микрон»	Установка монтажа кристаллов ЭМ-4085. Установка дисковой резки ЭМ-225. Гидравлический пресс УГП-50. Гидравлический пресс MMS-I. Установки зондового контроля ЭМ-6010, ЭМ-6020, ЭМ-6030. Проходная камера ПКВ-1. Установка офсетного маркирования микросхем.
	Производственная практика по профилю специальности ПП.02.01	АО «Микрон»	Установка монтажа кристаллов ЭМ-4085. Установка дисковой резки ЭМ-225. Гидравлический пресс УГП-50. Гидравлический пресс MMS-I. Установки зондового контроля ЭМ-6010, ЭМ-6020, ЭМ-6030. Проходная камера ПКВ-1. Установка офсетного маркирования микросхем.
		АО «Ангстрем»	Диффузионная печь СДОМ_100/3М. Установки вакуумного напыления тонких пленок УВНМЭ-100/125-003, Оратория-9, Оратория-29. Установка ионной имплантации «Везувий- 8». Установка наращивания эпитаксиальных слоев УНЭС-100. Линия химико-технологической обработки «Лада-125». Линия фотолитографии «Лада-150А». Установки совмещения и экспонирования ЭМ-576А, ЭМ-584А, ЭМ-5084АМ. Установка механического утонения пластин ЭМ-2050. Комплекс химической обработки КХО.ППЭ-150-001 «КУБОК».
	ПМ.03. Технологический процесс производства изделий твердотельной электроники, приборов квантовой электроники и фотоники		
	МДК.03.01. Технология производства изделий твердотельной электроники, приборов квантовой электроники и фотоники	Лаборатория Твердотельной электроники НИУ МИЭТ	Материально-техническое оснащение: Генератор TEKTRONIX AFG3252 с опцией AFG3252R5, генератор сигналов произвольной формы типа Tektronix AWG5012, модульный генератор импульсов Tektronix DTG 5274, мультиметр типа Agilent 34411А-3шт, осциллографы смешанного сигнала типа Tektronix MSO4104, прецизионные мультиметры типа Agilent 3458 А, универсальные генераторы стандартных сигналов типа TEKTRONIX AFG3252, цифровые запоминающие осциллографы типа Tektronix DPO4104, базовая платформа NI ELVIS для лабораторных работ, вакуумный насос 2Z-5, вольтметры универсальные В7-21А, источники питания типа Agilent E3648А, мультиметры Agilent 34411А, ноутбук Deil Latitude 3440 BTX (CA003L34406EM), осциллографы C1-93, осциллографы

			<p>смешанного сигнала типа Tektronix MSO44101, принтер ОКТ-8, принтер HP LJ P1006, принтер лазерный A4 Kyosera Mita FS1128MFP+ADF МФУ, проектор NEC NP405G1, универсальные генераторы стандартных сигналов типа TEKTRONIX AFG3252, характериографы TP-4805/3, экран DRAPER BARONEN HW100” NTSC MW White Case</p> <p>Программное обеспечение: - Microsoft Office , Azure (Windows)</p>
--	--	--	---

	Учебная практика по профилю специальности УП 03.01	АО «Микрон» АО «Ангстрем»	<p>Диффузионная печь СДОМ-100/3М. Установка УНЭС-100.</p> <p>Установка механического утонения пластин ЭМ-2050.</p> <p>Установка дисковой резки ЭМ-225.</p> <p>Гидравлические прессы УГП-50, Д2430Б.</p>
	Производственная практика по профилю специальности ПП.03.01	АО «Микрон»	<p>Диффузионная печь СДОМ-100/3М. Установка УНЭС-100.</p> <p>Установка механического утонения пластин ЭМ-2050.</p> <p>Установка дисковой резки ЭМ-225.</p> <p>Гидравлические прессы УГП-50, Д2430Б.</p>
		АО «Ангстрем»	<p>Диффузионная печь СДОМ_100/3М.</p> <p>Установки вакуумного напыления тонких пленок УВНМЭ-100/125-003, Оратория-9, Оратория-29.</p> <p>Установка ионной имплантации «Везувий- 8».</p> <p>Установка наращивания эпитаксиальных слоев УНЭС-100.</p> <p>Линия химико-технологической обработки «Лада-125».</p> <p>Линия фотолитографии «Лада-150А».</p> <p>Установки совмещения и экспонирования ЭМ-576А, ЭМ-584А, ЭМ-5084АМ.</p> <p>Установка механического утонения пластин ЭМ-2050.</p> <p>Комплекс химической обработки КХО.ППЭ-150-001 «КУБОК».</p>
	ПМ.04. Измерение параметров, характеристик и проведение испытаний для контроля качества и обеспечение надежности изделий твердотельной электроники, приборов квантовой электроники и фотоники		

	МДК.04.01. Контрольно-измерительные характеристики и технология проведения испытаний для контроля качества изделий твердотельной электроники, приборов квантовой электроники и фотоники	Лаборатория Твердотельной электроники НИУ МИЭТ	<p>Материально-техническое оснащение:</p> <p>Генератор TEKTRONIX AFG3252 с опцией AFG3252R5, генератор сигналов произвольной формы типа Tektronix AWG5012, модульный генератор импульсов Tektronix DTG 5274, мультиметр типа Agilent 34411A-3шт, осциллографы смешанного сигнала типа Tektronix MSO4104, прецизионные мультиметры типа Agilent 3458 А, универсальные генераторы стандартных сигналов типа TEKTRONIX AFG3252, цифровые запоминающие осциллографы типа Tektronix DPO4104, базовая платформа NI ELVIS для лабораторных работ, вакуумный насос 2Z-5, вольтметры универсальные В7-21А, источники питания типа Agilent E3648А, мультиметры Agilent 34411А, ноутбук Deil Latitude 3440 BTX (CA003L34406EM), осциллографы C1-93, осциллографы смешанного сигнала типа Tektronix MSO44101, принтер ОКТ-8, принтер HP LJ P1006, принтер лазерный А4 Kyosera Mita FS1128MFP+ADF МФУ, проектор NEC NP405G1, универсальные генераторы стандартных сигналов типа TEKTRONIX AFG3252, характериографы TP-4805/3, экран DRAPER BARONEN HW100" NTSC MW White Case</p> <p>Программное обеспечение:</p> <p>Microsoft Office , Azure (Windows)</p>
	Учебная практика по профилю специальности УП.04.01	АО «Микрон» АО «Ангстрем»	<p>Проходные камеры ПКВ-1, ПКУ-1.</p> <p>Установки зондового контроля ЭМ-6010, ЭМ-6020, ЭМ-6030.</p> <p>Локализатор неисправностей на компонентном уровне SFL 3000.</p> <p>Измеритель параметров «Совтест АТЕ» FT-17.</p>
	Производственная практика по профилю специальности ПП.04.01	АО «Микрон» АО «Ангстрем»	<p>Проходные камеры ПКВ-1, ПКУ-1.</p> <p>Установки зондового контроля ЭМ-6010, ЭМ-6020, ЭМ-6030.</p> <p>Локализатор неисправностей на компонентном уровне SFL 3000.</p> <p>Измеритель параметров «Совтест АТЕ» FT-17.</p>
	ПМ.05. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих		

	МДК.05.01. Выполнение работ по профессии 15916 "Оператор прецизионной фотолитографии"	Лаборатория Твердотельной электроники НИУ МИЭТ	<p>Материально-техническое оснащение: Генератор TEKTRONIX AFG3252 с опцией AFG3252R5, генератор сигналов произвольной формы типа Tektronix AWG5012, модульный генератор импульсов Tektronix DTG 5274, мультиметр типа Agilent 34411A-3шт, осциллографы смешанного сигнала типа Tektronix MSO4104, прецизионные мультиметры типа Agilent 3458A, универсальные генераторы стандартных сигналов типа TEKTRONIX AFG3252, цифровые запоминающие осциллографы типа Tektronix DPO4104, базовая платформа NI ELVIS для лабораторных работ, вакуумный насос 2Z-5, вольтметры универсальные B7-21A, источники питания типа Agilent E3648A, мультиметры Agilent 34411A, ноутбук Deil Latitude 3440 BTX (CA003L34406EM), осциллографы C1-93, осциллографы смешанного сигнала типа Tektronix MSO44101, принтер OKT-8, принтер HP LJ P1006, принтер лазерный A4 Kyosera Mita FS1128MFP+ADF МФУ, проектор NEC NP405G1, универсальные генераторы стандартных сигналов типа TEKTRONIX AFG3252, характериографы TP-4805/3, экран DRAPER BARONEN HW100" NTSC MW White Case</p> <p>Программное обеспечение: Microsoft Office , Azure (Windows)</p>
	МДК.05.02. Выполнение работ по профессии 16211 "Оператор эионных процессов"	Лаборатория Твердотельной электроники НИУ МИЭТ	<p>Материально-техническое оснащение: Генератор TEKTRONIX AFG3252 с опцией AFG3252R5, генератор сигналов произвольной формы типа Tektronix AWG5012, модульный генератор импульсов Tektronix DTG 5274, мультиметр типа Agilent 34411A-3шт, осциллографы смешанного сигнала типа Tektronix MSO4104, прецизионные мультиметры типа Agilent 3458A, универсальные генераторы стандартных сигналов типа TEKTRONIX AFG3252, цифровые запоминающие осциллографы типа Tektronix DPO4104, базовая платформа NI ELVIS для лабораторных работ, вакуумный насос 2Z-5, вольтметры универсальные B7-21A, источники питания типа Agilent E3648A, мультиметры Agilent 34411A, ноутбук Deil Latitude 3440 BTX (CA003L34406EM), осциллографы C1-93, осциллографы смешанного сигнала типа Tektronix MSO44101, принтер OKT-8, принтер HP LJ P1006, принтер лазерный A4 Kyosera Mita FS1128MFP+ADF МФУ, проектор NEC NP405G1, универсальные генераторы стандартных сигналов типа TEKTRONIX AFG3252, характериографы TP-4805/3, экран DRAPER BARONEN HW100" NTSC MW White Case</p> <p>Программное обеспечение: Microsoft Office ,</p>

			Azure (Windows)
	Учебная практика по профилю специальности УП.05.01		<ul style="list-style-type: none"> <li>- установка УЗСА-12;</li> <li>- комплект визуального контроля;</li> <li>- контроллер Stepdrive-R4-Opto</li> <li>- Установка ORTHODYNE ELECTRONICS Model 20</li> <li>- Станция NI ELVIS II</li> <li>- установки ЭМ-2008, ЭМ-2048;</li> <li>- установка ЭМ-225;</li> <li>- микроскопы типа МБС, БИОЛАМ;</li> <li>- установки ЭМ-4085;</li> <li>- установки Orthodyne Electronics M20 и M360, ЭМ-4340;</li> <li>- установки Fico Power Line, Fico MMS-i-90T;</li> <li>- установка ПКВ-2;</li> <li>установки УКГМ, ТИ1-50, МИКРО-4.</li> </ul>
	Производственная практика по профилю специальности ПП.05.01		<ul style="list-style-type: none"> <li>- установка УЗСА-12;</li> <li>- комплект визуального контроля;</li> <li>- контроллер Stepdrive-R4-Opto</li> <li>- Установка ORTHODYNE ELECTRONICS Model 20</li> <li>- Станция NI ELVIS II</li> <li>- установки ЭМ-2008, ЭМ-2048;</li> <li>- установка ЭМ-225;</li> <li>- микроскопы типа МБС, БИОЛАМ;</li> <li>- установки ЭМ-4085;</li> <li>- установки Orthodyne Electronics M20 и M360, ЭМ-4340;</li> <li>- установки Fico Power Line, Fico MMS-i-90T;</li> <li>- установка ПКВ-2;</li> <li>установки УКГМ, ТИ1-50, МИКРО-4.</li> </ul>

Реализация программы практики обеспечивается наличием у образовательного учреждения договоров о практике с предприятиями микроэлектронной промышленности.

### 3.2. Информационное обеспечение обучения

#### Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

##### Список литературы для ПМ.01

1. Королёв, М. А. Технология, конструкции и методы моделирования кремниевых интегральных микросхем : в 2 ч : учебное пособие / М. А. Королёв, Т. Ю. Крупкина, М. А. Ревелева ; под редакцией Ю. А. Чаплыгина. — 4-е изд. — Москва : Лаборатория знаний, 2020. — 400 с. — ISBN 978-5-00101-814-8. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/151589> (дата обращения: 26.12.2023)

2. Клуникова, Ю.В. Моделирование конструкций и технологических процессов производства электронных средств : учеб. пособие / Ю.В. Клуникова, С.П. Малюков, А.В. Саенко, А.В. Палий ; Южный федеральный университет. - Ростов-на-Дону ; Таганрог : Издательство Южного федерального университета, 2018. - 124 с. - ISBN 978-5-9275-2974- Текст : электронный. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/1039776> (дата обращения: 26.12.2023)



#### **Дополнительные источники:**

1. Родионов, Ю. А. Производство гибридных интегральных схем : учебное пособие / Ю. А. Родионов. - Москва ; Вологда : Инфра-Инженерия, 2020. - 300 с. - ISBN 978-5-9729-0460-0. - Текст : электронный. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/1168533> (дата обращения: 26.12.2023)Медведев, А. Технология производства печатных плат / А. Медведев. - М. : Техносфера, 2005. - 360 с.
2. Елшин, Ю. М. Инновационные методы проектирования печатных плат на базе САПР P-CAD 200х : практическое пособие / Ю. М. Елшин. - Москва : СОЛОН-Пресс, 2020. - 464 с. - ISBN 978-5-91359-196-8. - Текст : электронный. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/1858775> (дата обращения: 26.12.2023)
3. Проектирование цифровых устройств : учебник / А.В. Кистрин, Б.В. Костров, М.Б. Никифоров, Д.И. Устюков. — Москва : КУРС : ИНФРА-М, 2022. — 352 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-906818-59-1. - Текст : электронный. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/1495622> (дата обращения: 26.12.2023)
4. Трухин, М. П. Основы компьютерного проектирования и моделирования радиоэлектронных средств : учебное пособие / М. П. Трухин. — Москва : Горячая линия-Телеком, 2017. — 386 с. — ISBN 978-5-9912-0449-1. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/111111> (дата обращения: 26.12.2023)

#### **Интернет ресурсы:**

<http://ptes.vlsu.ru> <http://www.youngscience.ru> <http://intelpro.extech.ru>  
<http://www.portalnanj.ru> <http://www.vntic.org.ru>

#### **Список литературы для ПМ.02**

1. Берикашвили, В. Ш. Электроника и микроэлектроника: импульсная и цифровая электроника : учебное пособие для среднего профессионального образования / В. Ш. Берикашвили. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 242 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-06256-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/515401> (дата обращения: 18.12.2023).
2. Королёв, М. А. Технология, конструкции и методы моделирования кремниевых интегральных микросхем : в 2 ч : учебное пособие / М. А. Королёв, Т. Ю. Крупкина, М. А. Ревелева ; под редакцией Ю. А. Чаплыгина. — 4-е изд. — Москва : Лаборатория знаний, 2020. — 400 с. — ISBN 978-5-00101-814-8. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/151589> (дата обращения: 26.12.2023)

#### **Дополнительные источники:**

1. Техническое обслуживание и ремонты оборудования. Решения НКМКНТМК-ЕВРАЗ : учебное пособие / под ред. В. В. Кондратьева, Н. Х. Мухатдинова, А. Б. Юрьева. — Москва : ИНФРА-М, 2022. — 128 с. + CD-R. — (Управление производством). - ISBN 978-5-16-004039-4. - Текст : электронный. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/1840467> (дата обращения: 26.12.2023)

#### **Интернет ресурсы:**

1. <http://ptes.vlsu.ru>
2. <http://www.youngscience.ru>
3. <http://intelpro.extech.ru>
4. <http://www.portalnanj.ru>
5. <http://www.vntic.org.ru>

### **Список литературы для ПМ.03**

1. Берикашвили, В. Ш. Электроника и микроэлектроника: импульсная и цифровая электроника : учебное пособие для среднего профессионального образования / В. Ш. Берикашвили. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 242 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-06256-4. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/515401> (дата обращения: 18.12.2023).

2. Королёв, М. А. Технология, конструкции и методы моделирования кремниевых интегральных микросхем : в 2 ч : учебное пособие / М. А. Королёв, Т. Ю. Крупкина, М. А. Ревелева ; под редакцией Ю. А. Чаплыгина. — 4-е изд. — Москва : Лаборатория знаний, 2020. — 400 с. — ISBN 978-5-00101-814-8. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/151589> (дата обращения: 26.12.2023)

#### **Дополнительные источники:**

1. Техническое обслуживание и ремонты оборудования. Решения НКМКНТМК-ЕВРАЗ : учебное пособие / под ред. В. В. Кондратьева, Н. Х. Мухатдинова, А. Б. Юрьева. — Москва : ИНФРА-М, 2022. — 128 с. + CD-R. — (Управление производством). - ISBN 978-5-16-004039-4. - Текст : электронный. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/1840467> (дата обращения: 26.12.2023)

#### **Интернет ресурсы:**

<http://ptes.vlsu.ru> <http://www.youngscience.ru> <http://intelpro.extech.ru>  
<http://www.portalnanj.ru>  
<http://www.vntic.org.ru>

### **Список литературы для ПМ.04**

1. Пелевин, В. Ф. Метрология и средства измерений : учебное пособие / В.Ф. Пелевин. — Москва : ИНФРА-М, 2023. — 273 с. : ил. — (Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-006769-8. - Текст : электронный. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/2126641> (дата обращения: 26.12.2023)

2. Пикалов, Ю. А. Организация и технология испытаний: Учебное пособие / Пикалов Ю.А., Секацкий В.С., Пикалов Я.Ю. - Краснояр.:СФУ, 2016. - 258 с.: ISBN 978-5-7638-3366-9. - Текст : электронный. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/967556> (дата обращения: 26.12.2023)

3. Селиванова, З. М. Технология производства электронных средств : учебное пособие / З. М. Селиванова. — Тамбов : ТГТУ, 2017. — 80 с. — ISBN 978-5-8265-1734-5. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/319769> (дата обращения: 26.12.2023)

#### **Интернет ресурсы:**

<http://ptes.vlsu.ru> <http://www.youngscience.ru> <http://intelpro.extech.ru>  
<http://www.portalnanj.ru> <http://www.vntic.org.ru>

### **Список литературы для ПМ.05**

1. Гальперин, М. В. Электронная техника: учебник / М.В. Гальперин. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: ИНФРА-М, 2021. — 352 с. — Текст: электронный // ЭБС Znanium [сайт]. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/1150312> (дата обращения: 12.12.2023).

2. Данилин, А.А. Измерения в радиоэлектронике. [Электронный ресурс] / А.А. Данилин, Н.С. Лавренко. — Электрон. дан. — СПб.: Лань, 2017. — 408 с. — Режим доступа: <http://e.lanbook.com/book/89927>
3. Кохно, М. Т. Основы радиосвязи, радиовещания и телевидения : учебное пособие / М. Т. Кохно ; под редакцией А. В. Смирнова. — Москва : Горячая линия-Телеком, 2016. — 272 с. — ISBN 978-5-9912-0428-6. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/107632> (дата обращения: 26.12.2023)
4. Метрология, стандартизация и сертификация: учеб. пособие / Е.Б. Герасимова, Б.И. Герасимов. — 2-е изд. — М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2019. — 224 с. — Текст: электронный. - URL: <https://new.znaniy.com/catalog/product/967860> (дата обращения: 12.12.2023)
5. Миленина, С. А. Электроника и схемотехника: учебник и практикум С. А. Миленина ; под редакцией Н. К. Миленина. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Юрайт, 2019. — 270 с. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://biblio-online.ru/bcode/438024> (дата обращения: 12.12.2023).
6. Основы конструирования и технологии производства радиоэлектронных средств. Интегральные схемы : учебник для вузов / Ю. В. Гуляев [и др.] ; под редакцией Ю. В. Гуляева. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 460 с. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/451330> (дата обращения: 12.12.2023).
7. Партыка, Т. Л. Периферийные устройства вычислительной техники: Учебное пособие / Т.Л. Партыка, И.И. Попов. - 3-е изд., испр. и доп. - М.: Форум, 2019. - 432 с.: ил.; - Текст: электронный // ЭБС Znanium [сайт]. - URL: <https://znaniy.com/catalog/product/991960> (дата обращения: 12.12.2023).
8. Романюк, В. А. Основы радиосвязи: учебник для вузов / В. А. Романюк. — М.: Юрайт, 2019. — 288 с. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://biblio-online.ru/bcode/431608> (дата обращения: 12.12.2023).
9. Славинский, А. К. Электротехника с основами электроники: учебное пособие / А. К. Славинский, И. С. Туревский. — Москва: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2021. — 448 с. — Текст: электронный// ЭБС Znanium [сайт]. - URL: <https://znaniy.com/catalog/product/1150305> (дата обращения: 12.12.2023).
10. Тимошенко, С. П. Основы теории надежности: учебник и практикум / С. П. Тимошенко, Б. М. Симонов, В. Н. Горошко. — М.: Юрайт, 2019. — 445 с. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://biblio-online.ru/bcode/433079> (дата обращения: 12.12.2023).
11. Электротехника и электроника в 3 т. Том 3. Основы электроники и электрические измерения : учебник и практикум для среднего профессионального образования / Э. В. Кузнецов, Е. А. Куликова, П. С. Культиасов, В. П. Лукин ; под общей редакцией В. П. Лунина. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 234 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-03756-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/514846> (дата обращения: 26.12.2023)

#### 4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПРЕДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ)

Контроль и оценка результатов освоения программы производственной практики осуществляется руководителем (-ями) практики в процессе выполнения обучающимися практических работ в соответствии с заданием на практику. По окончании практики обучающиеся представляют следующую отчетную документацию:

- аттестационный лист, содержащий сведения об уровне освоения обучающимся профессиональных компетенций;
- характеристика на обучающегося по освоению общих компетенций в период прохождения практики;
- дневник практики;
- отчет, утвержденный организацией.

##### По результатам прохождения практики предусмотрена промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета.

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА (ПРЕДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА)		
Виды работ, обеспечивающие формирование компетенций	Критерии освоения ПК	Формы и методы контроля и оценки результатов обучения
Ознакомление с предприятием, структурным подразделением.	Высокий уровень сформированности ПК (3 уровень) – среднеарифметический показатель итоговой оценки 4,5 – 5,0 баллов Средний уровень сформированности ПК (2 уровень) – среднеарифметический показатель итоговой оценки 3,5 – 4,4 балла Низкий уровень	Промежуточный контроль: - дневник практики. Итоговый контроль: - отчет по практике, утвержденный организацией; - дневник практики; - аттестационный лист, - характеристика.
Изучение технических характеристик изделия (из имеющихся или обслуживаемых на предприятии).		
Изучение основных этапов технологического процесса изготовления изделий РЭТ.		
Изучение измерительного оборудования.		
Изучение конструкторско-технологической документации		
Изучение нормативных требований по проведению сборки и монтажа.		
Изучение назначения, технических характеристик, конструктивных особенностей, принципов работы и правил эксплуатации используемого оборудования.		
Изучение безопасных приемов работы на рабочем месте по видам деятельности.		
Использовать технологию поверхностного монтажа печатных плат.	сформированности ПК (1 уровень) – среднеарифметический показатель итоговой оценки 3,0 – 3,4 балла	
Выбирать и настраивать технологическое оснащение и оборудование к выполнению задания.		
Осуществлять наладку основных видов технологического оборудования.		
Проведение исследований по выбранному направлению дипломного проекта.		
Анализ базы практики с целью выбора актуального вопроса дипломного проектирования.		
Составление развернутого плана работы выпускной квалификационной работы (ВКР).		
Систематические консультации с руководителями ВКР.		
Систематизация и обобщение материалов для отчета по преддипломной практике, подготовка отчета о выполнении заданий преддипломной практики, отчетных документов с подписью и печатью руководителя от предприятия, подтверждающего факт сбора исходных данных с места практики		

Подготовка руководителю практики от колледжа отчета по преддипломной практике в установленном объеме и содержании	
---	--

Рабочая программа производственной практики (преддипломной) по специальности среднего профессионального образования: 11.02.13 «Твердотельная электроника» разработана в колледже электроники и информатики 28.02.2024 года, протокол № 2.

## ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

Программа производственной практики (преддипломной) согласована с директором колледжа ЭИ НИУ МИЭТ

Директор колледжа /



/С.Н. Литвинова /